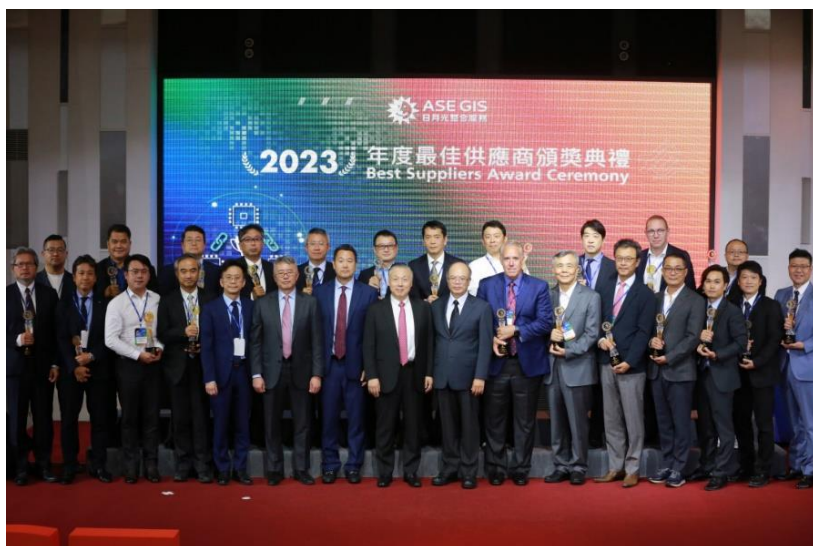


2024年7月11日
三井化学株式会社

三井化学 ICT マテリア、半導体パッケージング・テストング世界最大手の 日月光半導体製造からサプライヤーアワードを受賞

三井化学株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 修）の100%子会社の三井化学 ICT マテリア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：才本 芳久、以下「三井化学 ICT マテリア」）は、この程、台湾に拠点を置く半導体製造後工程のパッケージング・テストング世界最大手である日月光半導体製造（Advanced Semiconductor Engineering Inc.、本社：高雄、CEO：Jason C. S. Chang、以下「ASE」）から2023年度のサプライヤーアワードを受賞し、2024年6月13日に授賞式が執り行われました。

本サプライヤーアワードは、ASEの経営戦略に対して顕著な貢献を果たした半導体後工程に関わるサプライヤーへ授与されるものです。今回の受賞では、三井化学 ICT マテリアが行ったASE社内の部品共通化によるコスト低減への貢献や、先端技術へのソリューション提案力が高く評価されました。



サプライヤーアワード授賞式での記念撮影



受賞トロフィー

■ 三井化学 ICT マテリア代表取締役社長／才本 芳久のコメント

このような名誉ある賞をいただくのは大変光栄なことです。今後もお客様のプロセスの改善やパフォーマンスの向上に貢献し、価値あるICTソリューションの提案を推進してまいります。

■ ご参考

三井化学 ICT マテリア株式会社：<https://www.mcictm.com/>

台湾三井化学股份有限公司：<https://tw.mitsuichemicals.com/>

日月光半導体製造：<https://www.aseglobal.com/>

以上

【お問い合わせ先】

三井化学株式会社 コーポレートコミュニケーション部（TEL：03-6880-7500）

問い合わせフォーム：https://form.mitsuichemicals.com/corporate/cc_pr_csr_ja?param=13